

使用指南

MF - 1

感谢您选择谊和产品！

如果您之前购买过谊和产品或熟悉3D打印技术，我们仍然建议您仔细阅读此说明书，文中的注意事项及使用技巧能更好地避免错误的安装和使用。

为了更好地开始3D打印之旅，您可以先了解以下信息：

1. 谊和信官网：www.yihexin.com.cn

在使用机器过程中，如遇到此说明书中未包含的疑问或问题，请联系客服人员，我们将全力为您解决问题。

2. 官方微信公众号：

官方微信公众号将定期发布新鲜的3D打印行业动态、前沿的技术资讯及常见的技术指南。



微信公众号

目录

注意事项	4
机器参数	5
装箱清单	7
机器一览	8
触控屏功能介绍	9
安装说明	13
平台调平	17
进丝说明	22
模型打印	25
驱动软件安装	27
切片软件操作介绍	29
首次打印说明	39
断电续打说明	41
故障排除指南	43

注意事项

在组装、使用时请时刻谨记以下注意事项，不遵守这些警告可能会使机器损坏，甚至造成人身伤害。



收到货后，若缺少任何配件，请联系客服进行补发！



从打印平台取下模型时，注意不要将尖锐物品划向手指。



如遇紧急情况，请直接关闭机器的电源。



本设备包含高速运动的工作部件，谨防夹手。



本设备包含高温工作部件，谨防烫伤。



组装机器或者打磨模型时，建议戴上护目镜。



请将机器及其配件放在儿童触碰不到的地方。



请于宽敞、平整、通风良好的环境下使用本设备。



长时间不使用机器，请注意对机器进行防雨、防潮保护。



环境温度建议为 8°C - 40°C，湿度为 20% - 50%，在此范围之外使用，可能带来不良的打印效果。



切勿私自拆装机器，如有问题，请联系售后客服。

机器参数

打印参数

打印原理	FDM (熔融沉积造型)
打印体积	210 mm (L) × 210 mm (W) × 205 mm (H)
打印精度	0.05 - 0.3 mm
定位精度	X / Y / Z 0.0125 / 0.0125 / 0.002 mm
喷头数量	单喷头
喷嘴直径	0.4 mm
打印速度	20~100 mm/s (建议 60 mm/s)
耗材	PLA, ABS, HIPS, 木质耗材 等

温度参数

环境温度	8 °C - 40 °C
喷嘴温度	最高 260 °C
热床温度	最高 100 °C

软件参数

切片软件	Cura
输入格式	.STL, .OBJ, .DAE, .AMF
输出格式	GCode
连接方式	存储卡, 数据线 (适用于熟练使用者)

机器参数

电源参数

电源输入 110 V / 220 V AC, 50 / 60 Hz

物理参数

机器尺寸 405 mm (L) × 410 mm (W) × 453 mm (H)

机器净重 ~11 kg



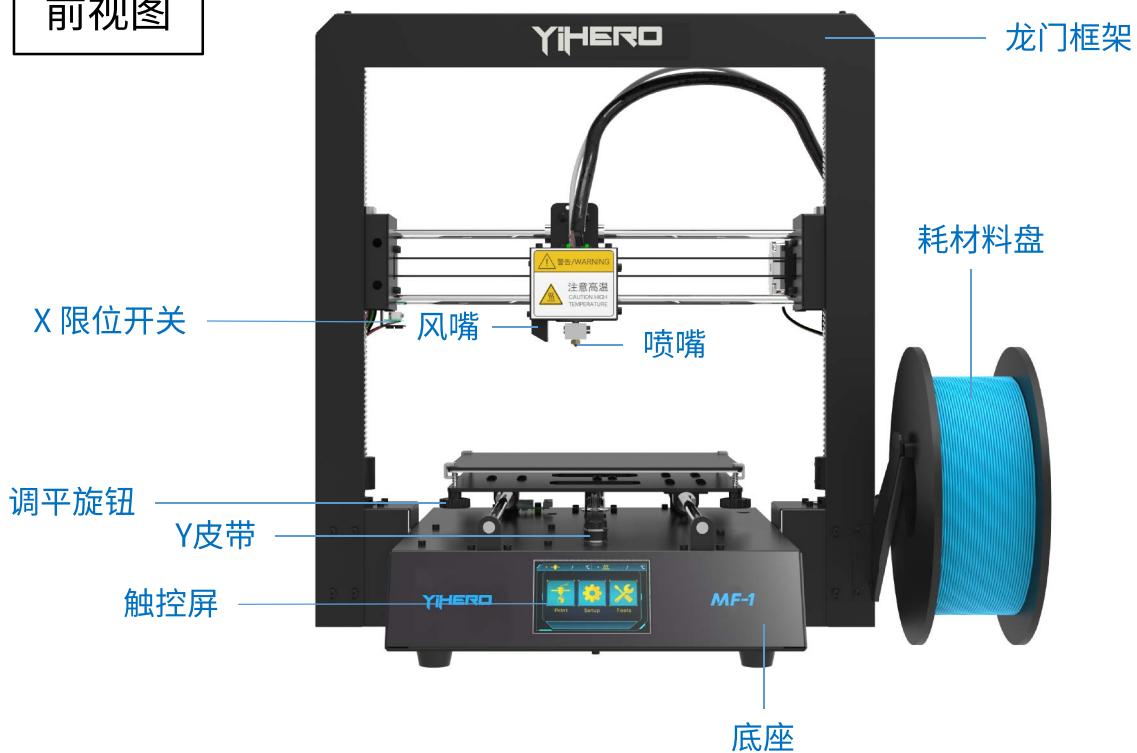
装箱清单

		
	M5*8螺丝 10PCS	斜口钳 1PC
		
MF-1	耗材架 1PC M3*5 螺丝 2PCS	耗材 1PC
		
安装说明书 1PCS	读卡器 1PC	备用限位开关 1PC
		
电源线 1PC	数据线 1PC	铲子 1PC
		
储存卡 1PC	备用打印头 1PC	工具套件 1 Unit

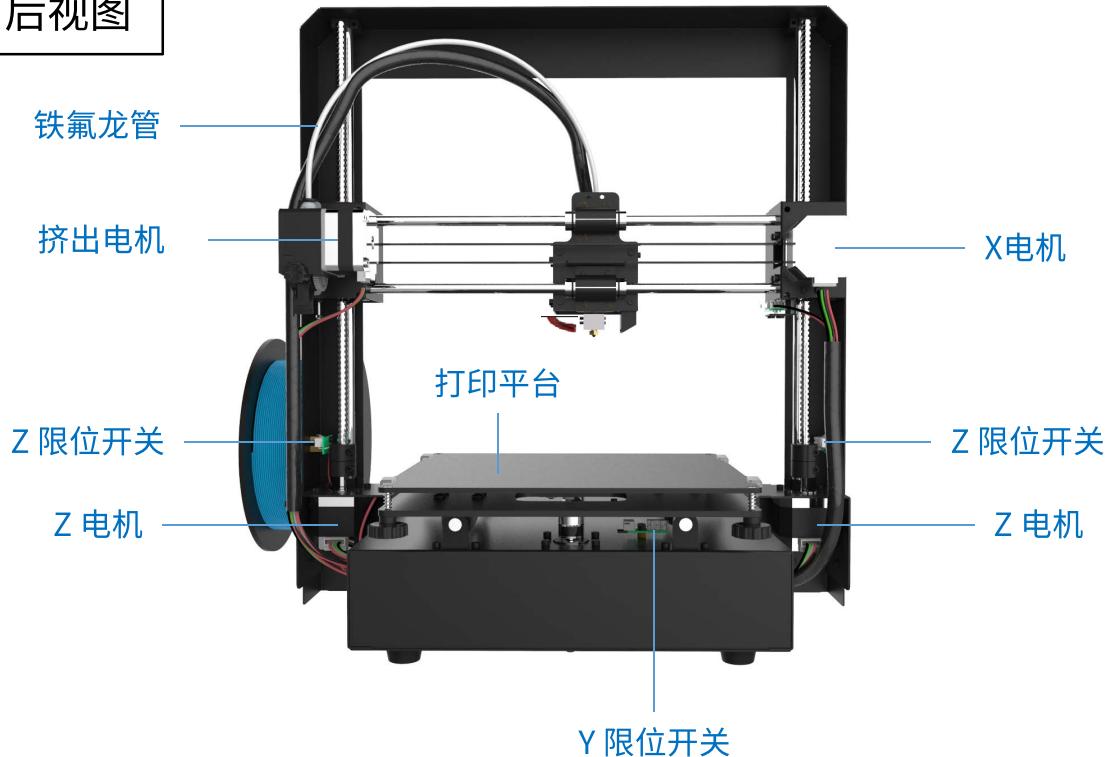
*所有图片仅供说明用途。实际产品可能会因产品优化而有所不同。

机器一览

前视图



后视图



触控屏功能介绍

主界面



打印



设置



工具



设置



工具



工具



上一页

下一页

触控屏功能介绍

主界面

挤出机当前温度/目标温度



热床当前温度/目标温度

点击进入打印界面

点击进入工具界面

点击进入设置界面

机器状态

打印

返回主界面



向上翻页

文件列表

向下翻页

读取存储卡文件开始打印

刷新文件列表

意外断电后点击上一个模型进行
断电续打 (只针对脱机打印有效)

设置

语言： 中英文语言切换（默认英文）

温度：

降低挤出温度

升高挤出温度



显示当前挤出温度

点击设置挤出温度 (170-260°C)

显示当前热床温度

点击设置热床温度 (0-100°C)

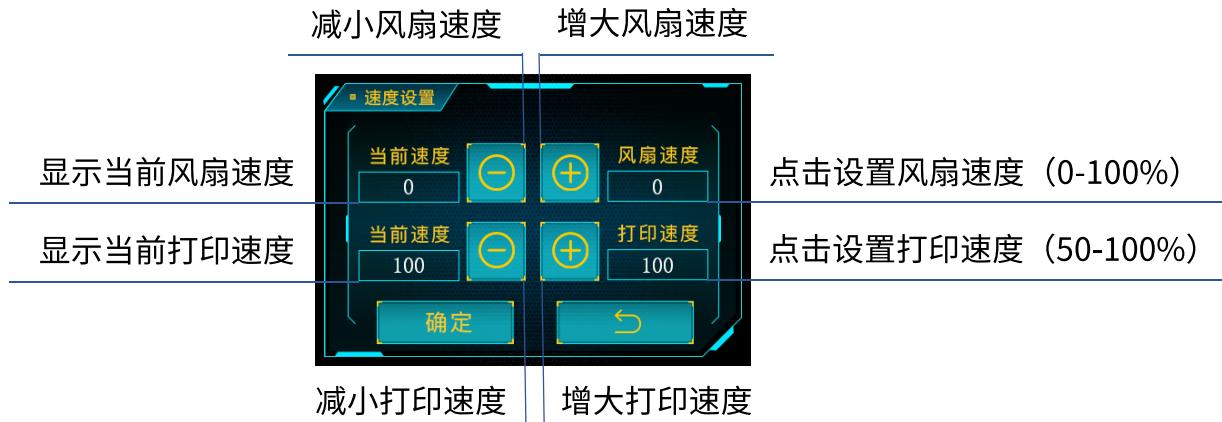
降低热床温度

升高热床温度

触控屏功能介绍

关闭电机：关闭电机，解锁使能状态（非打印状态有效）

速度：



状态显示：（以下带*为只针对脱机打印有效）



声音：开启/关闭触屏声音

工具

归零：（非打印状态有效）



触控屏功能介绍

移动轴：（非打印状态有效）



向左移动X轴0.1/1.0/10mm

向后移动Y轴0.1/1.0/10mm

向下移动Z轴0.1/1.0/10mm

设定移动速度

向右移动X轴0.1/1.0/10mm

向前移动Y轴0.1/1.0/10mm

向上移动Z轴0.1/1.0/10mm

返回工具界面

预热：（非打印状态有效）



显示当前挤出温度/目标温度

点击预热PLA

显示当前热床温度/目标温度

点击预热ABS

返回工具界面

降温：关闭挤出机、热床的加热输出（非打印状态有效）

主板复位：给主板复位信号

换丝：（非打印状态有效）



显示当前挤出温度/目标温度

自动加热到230°C并等待进丝

停止进丝或退丝

自动加热到230°C并等待退丝

返回工具界面

帮助：彩屏菜单基本功能的帮助说明

关于：显示机器基本信息

安装说明

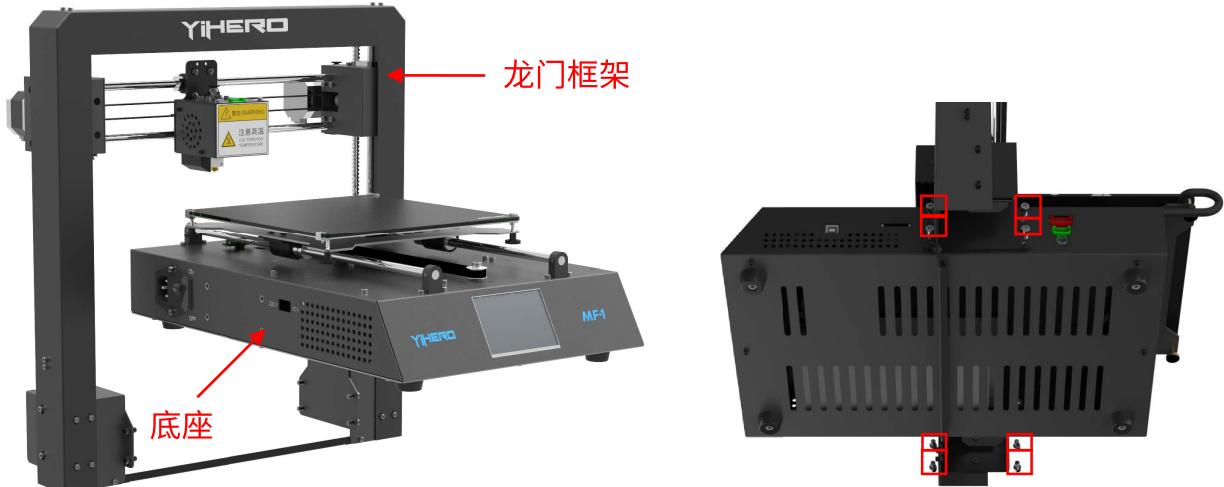
1. 安装过程请小心操作，注意面板锋利边角，避免划伤。
2. 组装机器需要一张平整桌面。建议将零件有序摆放，方便快速寻找并装配。
3. 因光线、渲染等因素，部分实物颜色可能与文档所示有差异，但不影响机器装配及使用。
4. 出厂时固件已上传到主板，完成装配后，只需调平打印平台，即可进丝开始打印。

温馨提示：

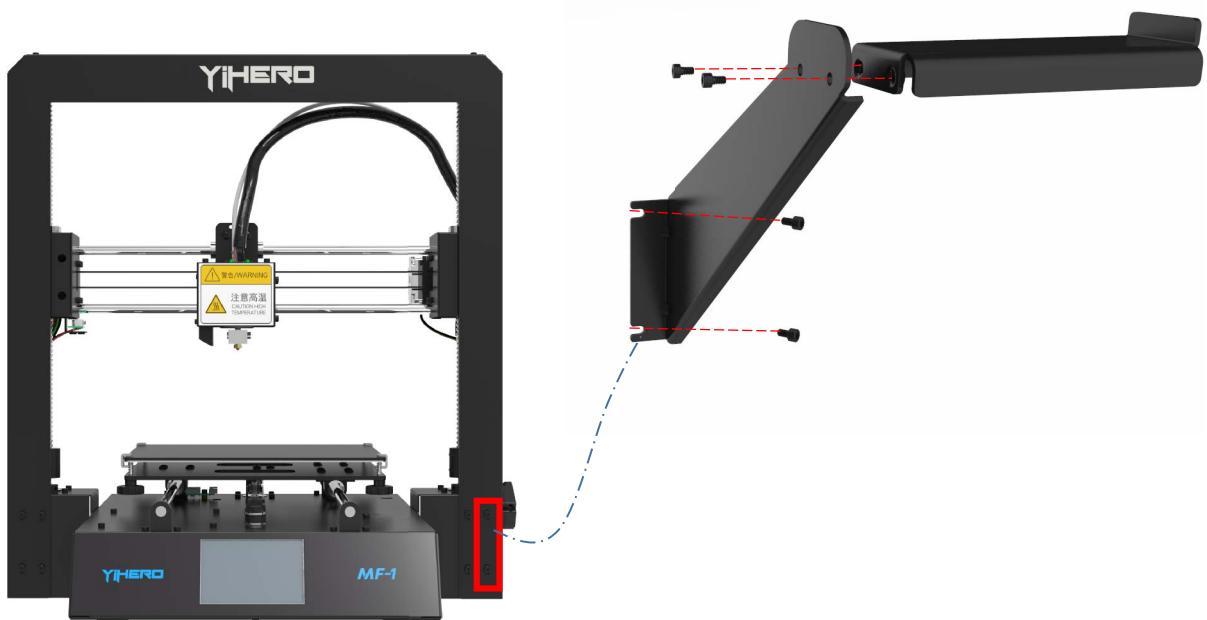
为确保产品品质，出厂前每一台机器 100% 都会进行老化打印测试，因此在打印头或打印平台某些部位可能会存在细微的使用/测试痕迹，但不会影响到使用效果。感谢您的理解。

安装说明

1. 将底座安装至龙门框架内，用8颗M5*8内六角螺丝将龙门框架固定在底座上（如红色方框所示位置）。先勿拧紧，待螺丝全部安装后再统一拧紧。



2. 用两颗M3*5螺丝安装好耗材架，然后拧出固定龙门框架的两颗M3*5螺丝并将耗材架按图中位置安装。



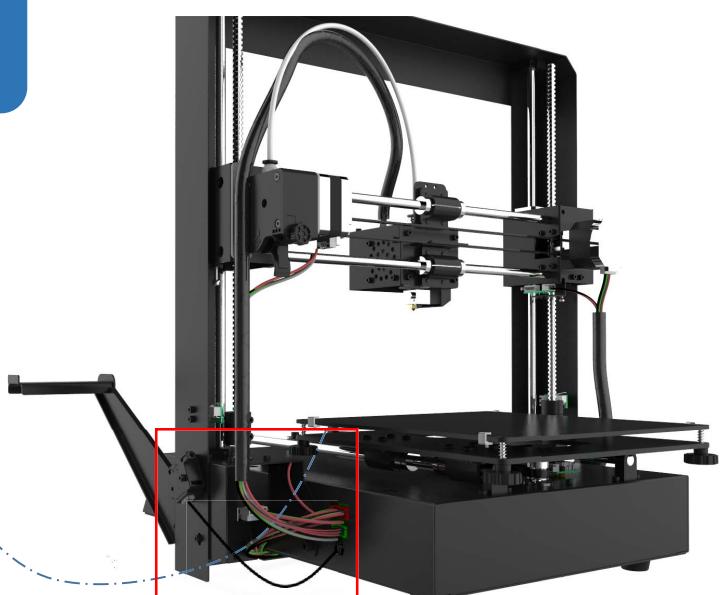
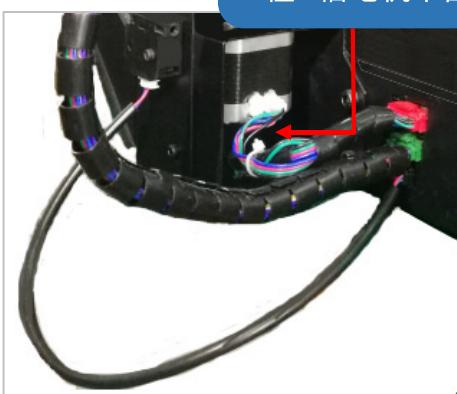
安装说明

3. 在底座左侧，确认电压的输入模式（出厂默认家用220V，国内用户无需改动）。如需改变电压输入模式（如美国为110V），则可用螺丝刀等工具将内部开关拨动至110V位置。



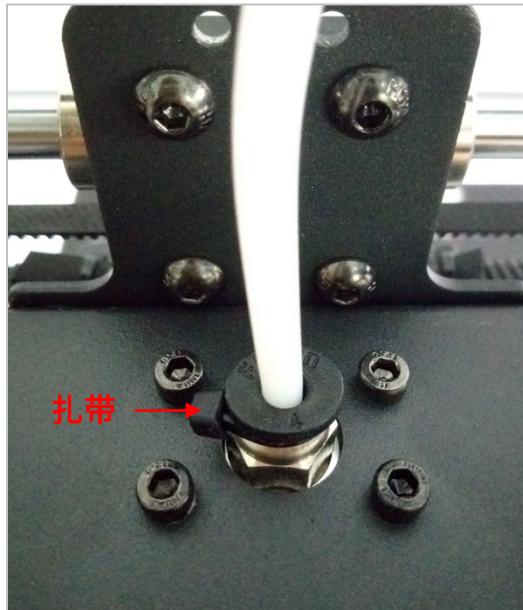
4. 底座背面左侧有红绿黑3个端口，将对应的三个接线端子按相同颜色连接，并将接在黑色端口的连接线的另一端接到进料检测开关下方的端口。请确保插牢无误，且接线端子内排针无弯曲，否则机器运行时可能出现故障。

注意：有时候连接红色端口的线会放在Z轴电机下面。



安装说明

注意：为使打印头铁氟龙送料管稳固不松动，快接头已用扎带限位，请不要剪断扎带。只有当更换打印头时，才需剪断扎带，以便下压快接头塑料圆环，拔出铁氟龙管。



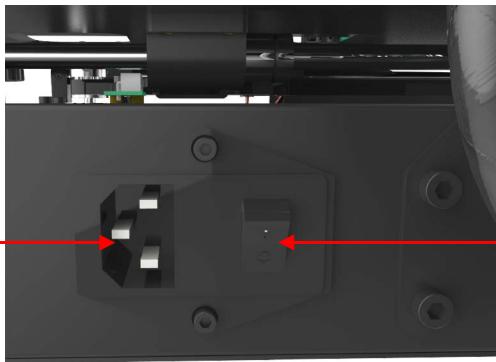
平台调平

调平是3D打印的关键步骤，它在很大程度上决定了模型是否能可靠地粘附在打印平台上。喷嘴和打印平台间隙过宽会导致模型底部无法成型，过近则容易妨碍喷嘴出料和刮伤平台。首层的好坏直接影响模型打印的效果。一次调平后，后期打印时无需再进行调平操作。

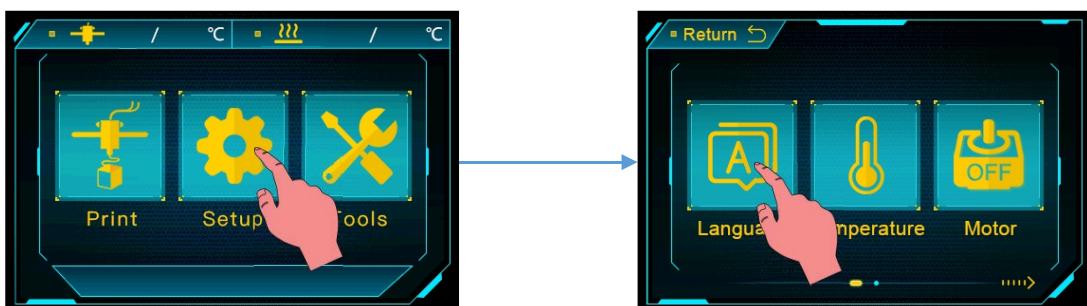
* 为保证调平效果，请在进行调平操作前，确保喷嘴尖端下方无耗材残留和保持打印平台洁净无杂物。

1. 查看并确认电源上电压的输入模式（出厂默认 220V，中国用户无需改动），各接线端子是否牢固、无误。然后插上电源，打开电源开关。

电源线插口 电源开关

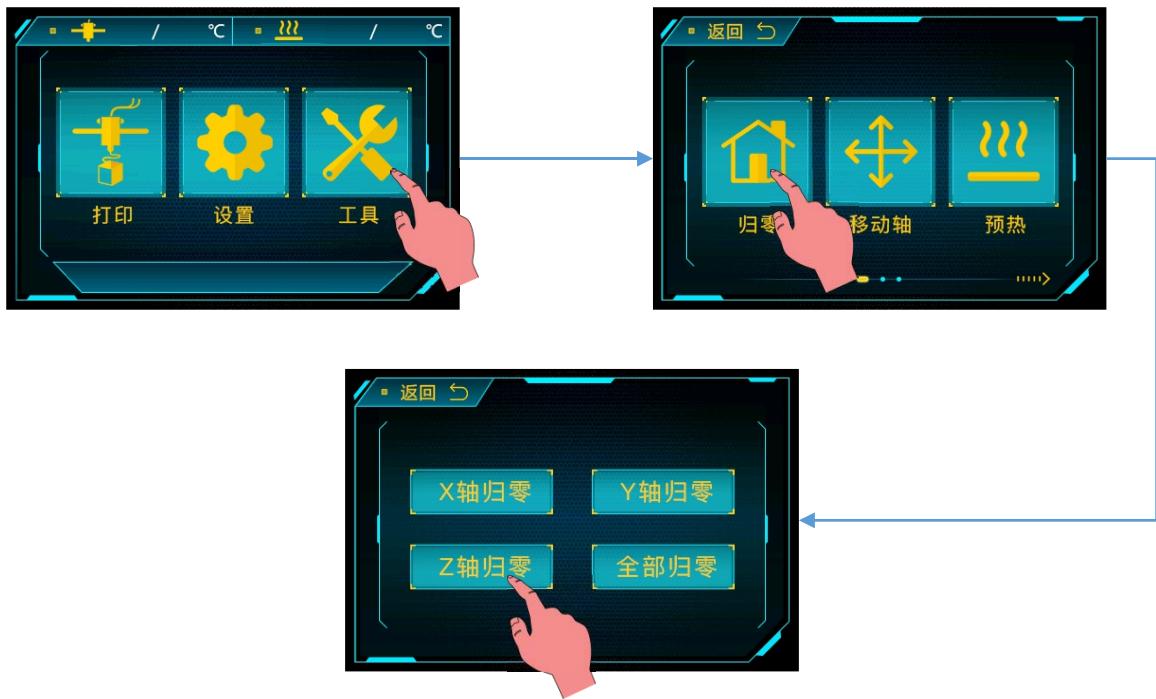


2. 在触屏主界面中，点击“Setup”→“Language”，将默认的英文界面切换至中文界面。

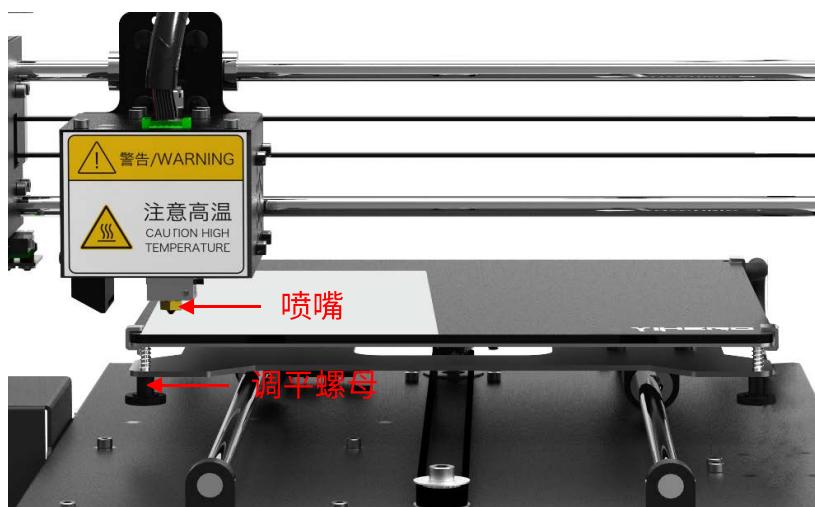


平台调平

3. 返回至主界面，点击：工具→归零→Z轴归零。Z轴停止下降归零后，Z轴电机将固定锁紧。

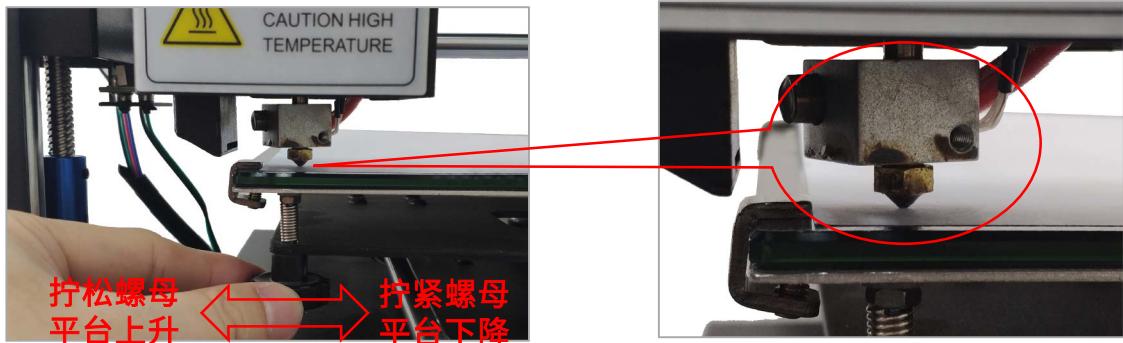


4. 准备一张A4纸（或使用机器附赠的调平纸），放置于打印平台左下角，手动移动打印头或打印平台，将打印头移至平台左下角白纸上方。



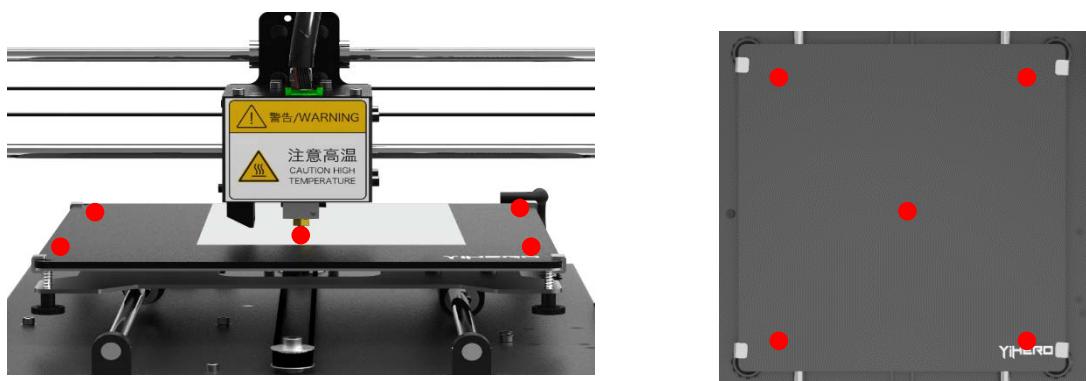
平台调平

5. 调节平台底下的调平螺母（如下左图所示顺时针方向拧松螺母，此时平台上升，逆时针方向拧紧螺母，则平台下降。），使喷嘴底部距离平台一张纸的距离（0.1-0.2mm），喷嘴与A4纸刚好接触，移动A4纸有摩擦阻力又能顺利移动即可。



注意：在调节调平螺母时，手不要压着平台，避免影响调平的准确性。

6. 按以上步骤完成其他三个边角及平台中心4个点的调平。



7. 同时移动打印平台与打印头，按对角线移动打印头，确认喷嘴与打印平台均为一张纸距离。如有必要，重复上述第四至第六步骤1-2次。

平台调平



注意：整个调平过程，请勿让喷嘴直接接触摩擦打印平台，移动打印头时，必须用纸将其隔着移动，避免喷嘴刮伤打印平台。

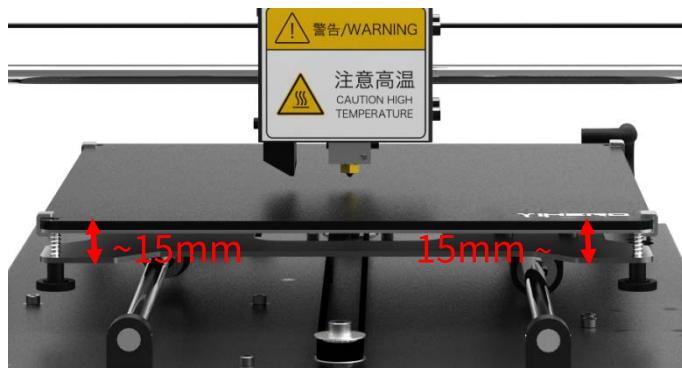
温馨提示：晶格打印平台，有耐高温、使用寿命长、粘附性好、易取模等特点，平整度严格控制在0.2mm内（大理石平台+0.2mm塞尺测试）。

调平补充说明：

特殊情况：①当机器归零后打印头喷嘴远低于平台（即便全部拧紧了平台底部4颗螺丝），导致喷头不能左右滑动进行调平；②当机器归零后喷嘴远高于平台（即便全部拧松了平台底部4颗螺丝），喷头离平台仍有一定距离，而不能进行调平。

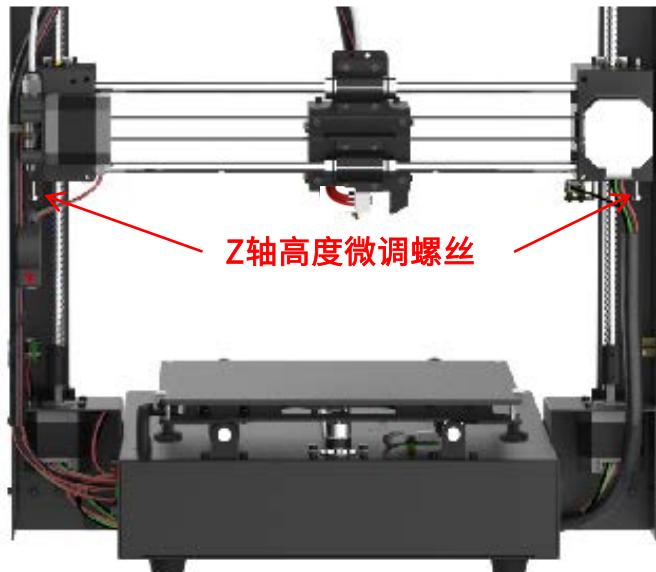
解决方法如下：

1. 从主界面点击：工具→移动轴→10 +Z，使Z轴上升10mm，然后手动调节平台底下4颗可调螺母，使得平台各处与平台支撑板之间距离约为15mm。

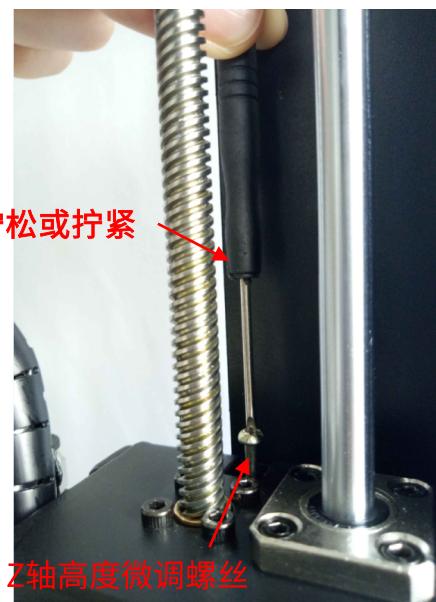


平台调平

2. X轴两端分别有一颗“Z轴高度微调螺丝”，此螺丝下端在机器归零时会触碰到Z限位开关，从而“告诉”机器，此时Z轴已归零，停止移动。



3. 因此，当喷头远低于平台，则拧紧（往下拧）“Z轴高度微调螺丝”大约2-3mm；当喷头远高于平台，则拧松（往上）“Z轴高度微调螺丝”大约2-3mm。最后点击：工具→归零→全部归零后，从第三步开始，重新调平。



进丝说明

1. 返回至主界面，点击“工具”→“移动轴”→“10+Z”10次，上升打印头。

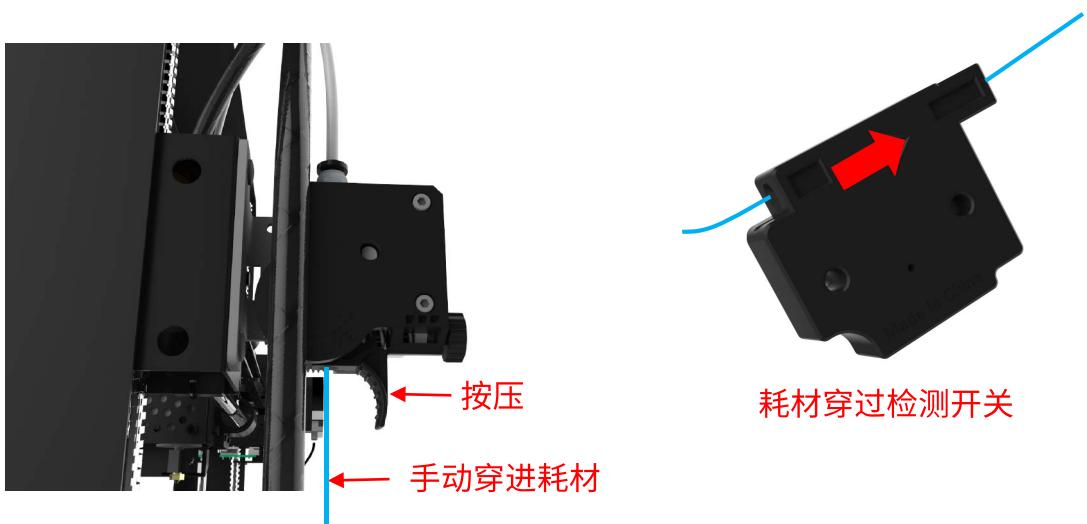
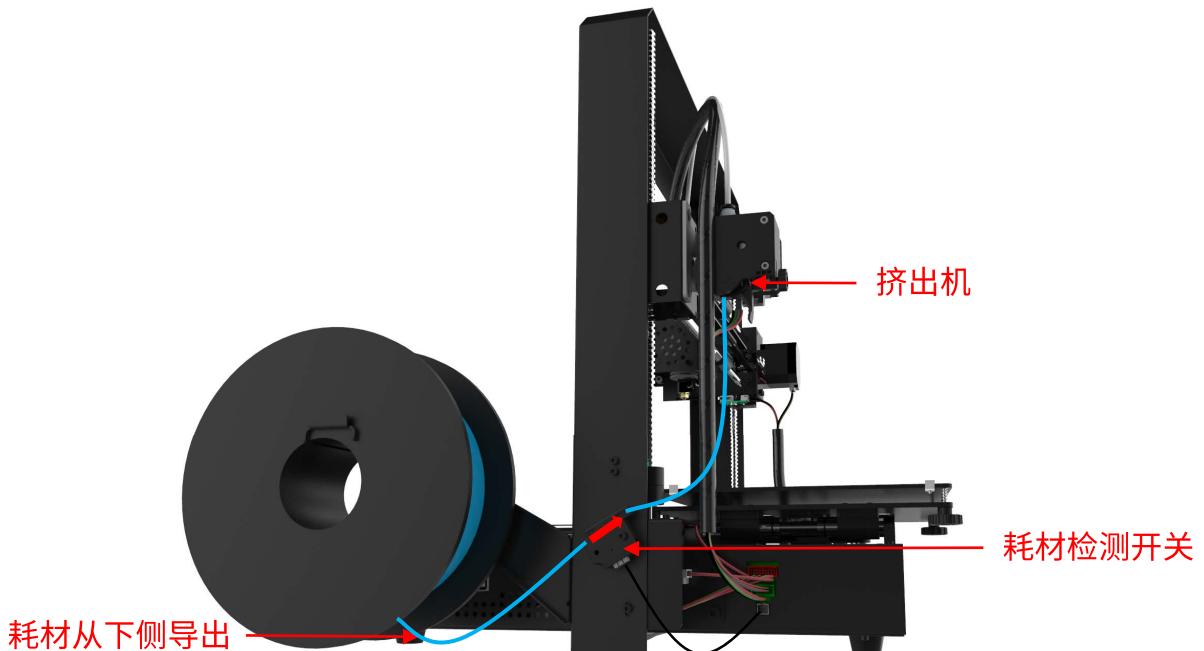


2. 返回至主界面，点击“工具”→“换丝”→“进丝”。此时将弹出如下图所示的预热界面，点击“确定”。



3. 将耗材放在耗材架上，注意耗材出料的方向。将耗材掰直，先插入断料检测开关，然后用手按住挤出机上的手柄，推动耗材进入挤出机。

进丝说明



4. 将打印头滑动到最左边，待温度上升至目标温度，再次点击“进丝”，挤出机将自动送料直到喷嘴有料挤出为止。最后点击屏幕上的“停止”，用镊子将余料清理干净。
 -

进丝说明



调平和进丝操作完成后，可开始进行打印。用户可直接打印存储卡内 GCode 模型文件或自己切好的 GCode 模型文件。

- * 随机附赠的存储卡内文件较多，请将卡内除 GCode 文件外的其他文件转移至电脑上后，再将存储卡插入机器打印，以免在打印过程中造成干扰。
- * 存储卡的 GCode 文件名必须为英文字母、空格、下划线及其组合。

1. 将存储卡插入机器底座的卡槽内，打印卡内的“owl_pair.gcode”模型。

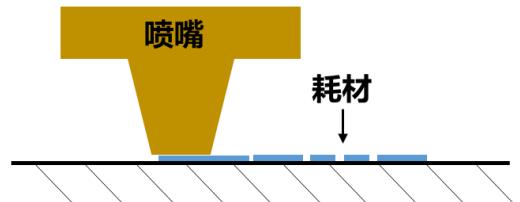
(owl_pair, 作者：etotheipi, www.thingiverse.com)



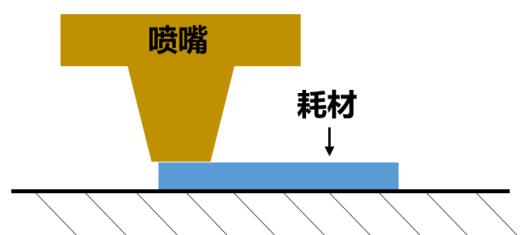
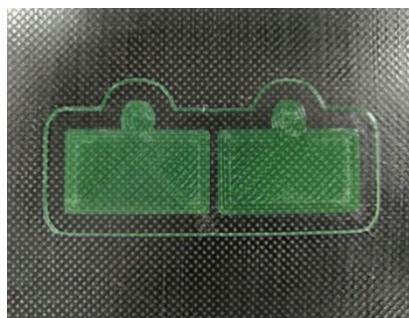
* 开始打印前，热床会先升温到目标温度，然后打印头才开始升温。待热床和打印头升温到目标温度后，机器将自动进入打印状态。

2. 喷嘴与打印平台正确的距离，打印效果对比

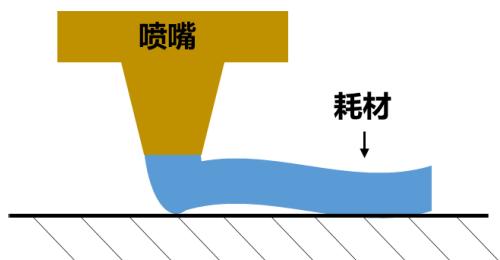
① 喷嘴离平台过近，导致耗材挤出不足。需拧紧调平螺母微调或重新调平。



② 喷嘴距离平台适中，打印效果最佳。



③ 喷嘴离平台过远，导致耗材粘黏平台效果不佳。需拧松调平螺母微调或重新调平。

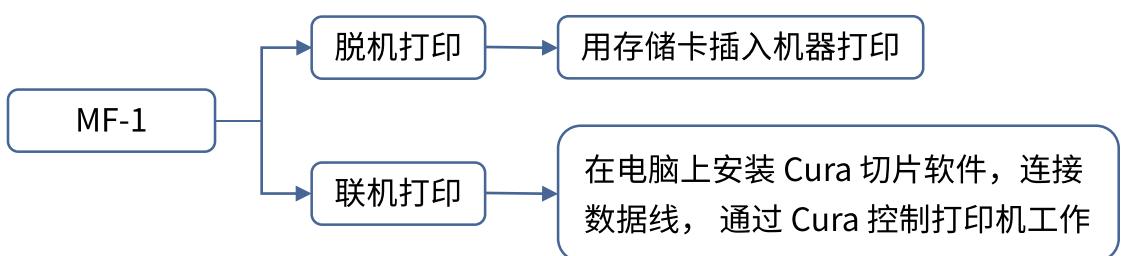


驱动软件安装

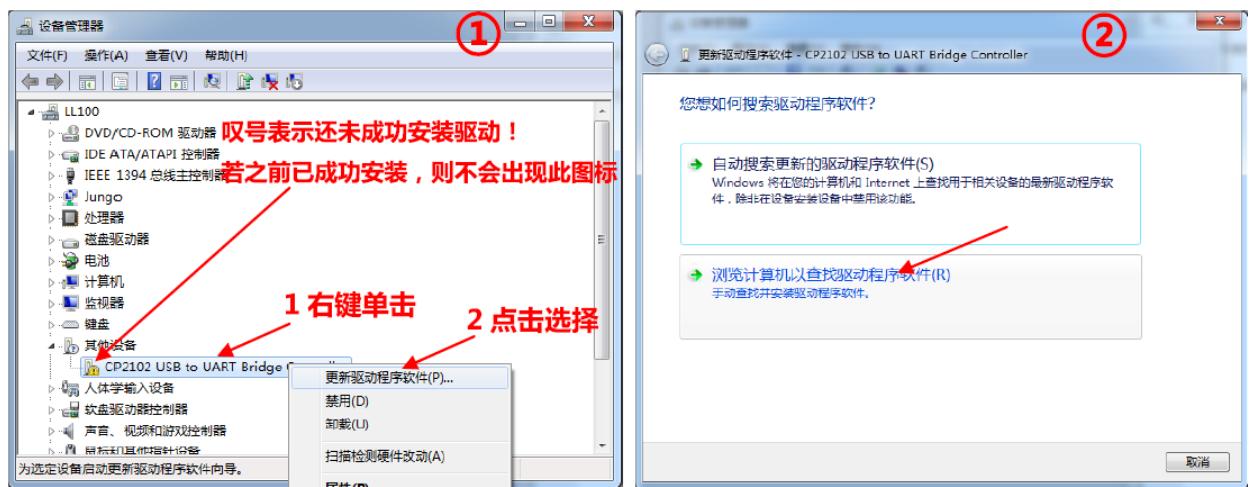
MF-1 3D打印机有两种工作模式，脱机打印和联机打印。

脱机打印：调平完成后，将SD卡插入底座SD卡槽，从主界面点击“打印”，然后选择SD卡中的文件进行打印；

联机打印：电脑通过USB口连接打印机，经切片软件（如Cura）来控制打印机工作。但联机打印信号由电脑通过USB线传输，极易存在信号干扰等不稳定因素，因此建议客户尽量脱机打印。



1. 打开机器电源，用USB线连接打印机和电脑。右击“我的电脑”→“属性”→“设备管理器”，结果如图所示有黄色感叹号或问号，则需手动安装驱动。（如果没有，说明驱动已经自动安装好了，请直接跳过此步骤，进行下一节切片软件Cura的安装。）

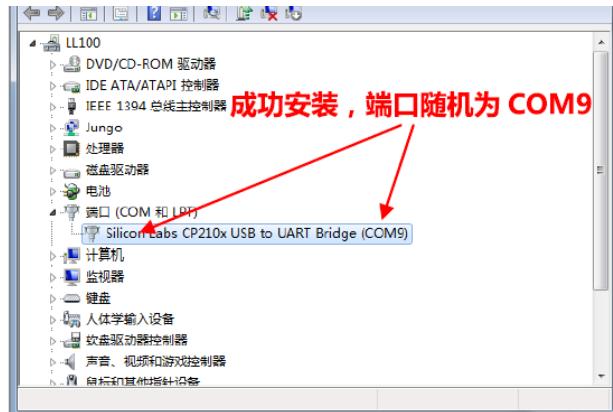


* MF-1 3D打印机的通讯芯片为CP2102。

* CP2102驱动程序已拷贝在SD卡中，文件路径：存储卡→“资料_中文_MF-1”→“CP2102驱动”→“Windows”（其中，exe应用程序文件名后缀x64适用于64位电脑系统，x86适用于32位电脑系统。用户亦可在网上自行搜索并下载CP2102驱动程序）。

驱动软件安装

2. 用户可直接双击SD卡的驱动程序（如：CP210xVCPIinstaller_x64）进行安装。安装成功后，可看到端口号为COM9（如下图），9为随机编号，因客户个人电脑不同而可能出现不同编号，但用同一台电脑和同一台3D打印机的情况下，端口编号会保持不变，此端口（如COM9）后期将用于打印机和电脑之间的通讯。



特殊情况：某些电脑可能之前已经安装了CP2102驱动；或首次通过USB连接3D打印机时，电脑自动安装了驱动，即不需再次安装。则此时用户可在设备管理器中的“端口”中，看到“Silicon Labs CP2102x USB to UART Bridge (COMx)” ，如图。

因用户电脑环境各异，安装完成后，若“端口”下还有感叹号，则说明安装遇到了问题，此时请卸载此端口（如COM9），重新安装驱动。

切片软件操作介绍

3D 打印机通过读取 GCode 文件，层叠打印出三维实物。用户将三维格式的文件（如 stl 格式）转换成机器可读取的 GCode 文件，此过程通俗称之为“切片”，即将三维模型“切”成很多层。能将三维格式文件转换成 GCode 文件的软件，称为切片软件。

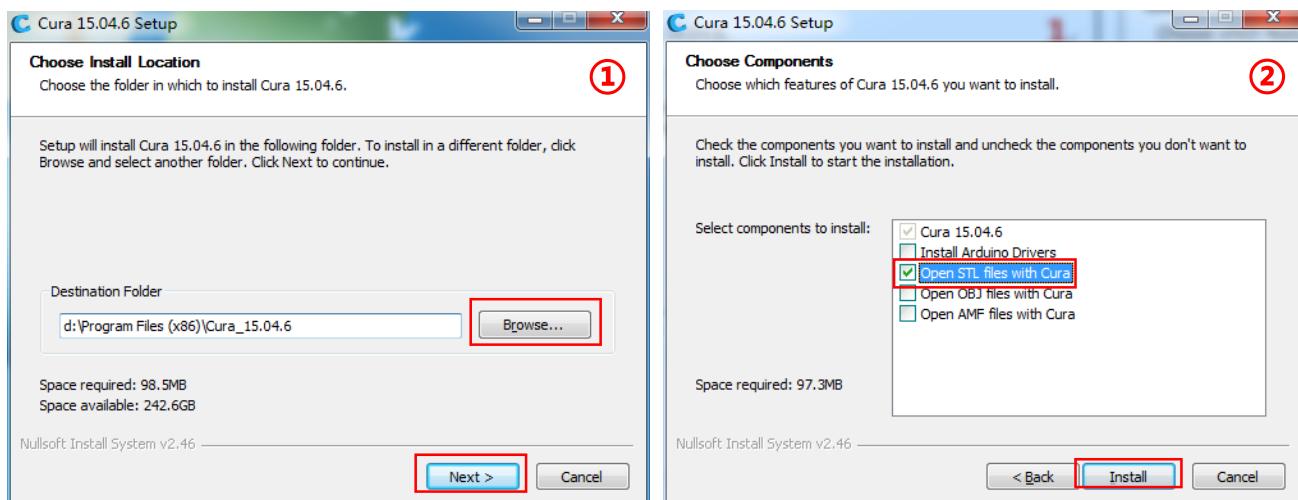
切片软件的操作介绍包括：

1. Cura 的安装
2. Cura 的汉化
3. Cura 的使用
4. Cura 的参数设置
5. 联机打印
6. 脱机打印

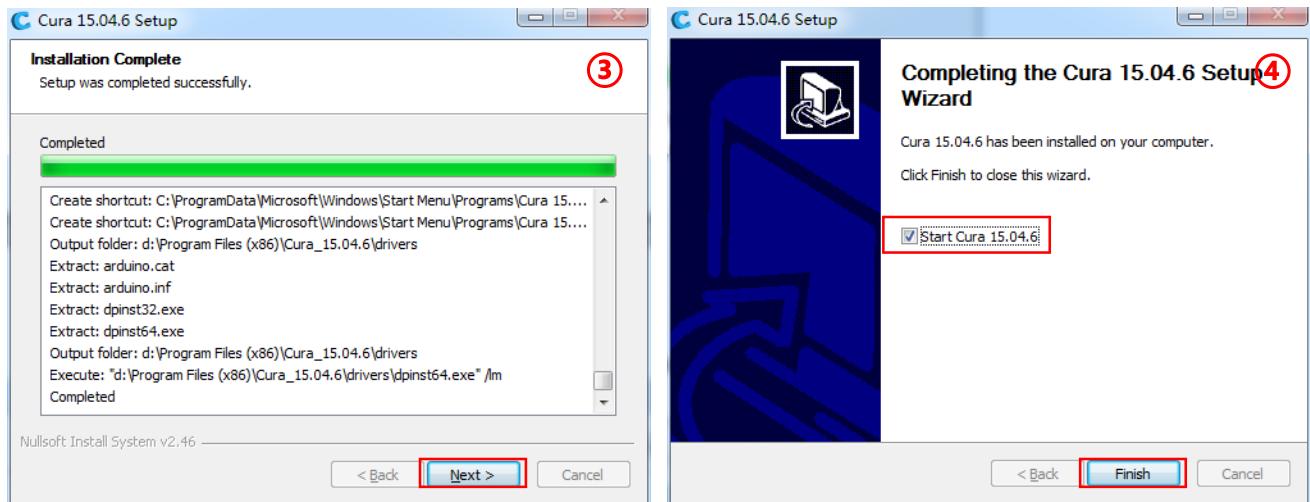
1. Cura 的安装

在存储卡中找到并双击 **Cura_15.04.6.exe** 应用程序文件（实际版本请以存储卡提供为准），然后依次按下图步骤安装：

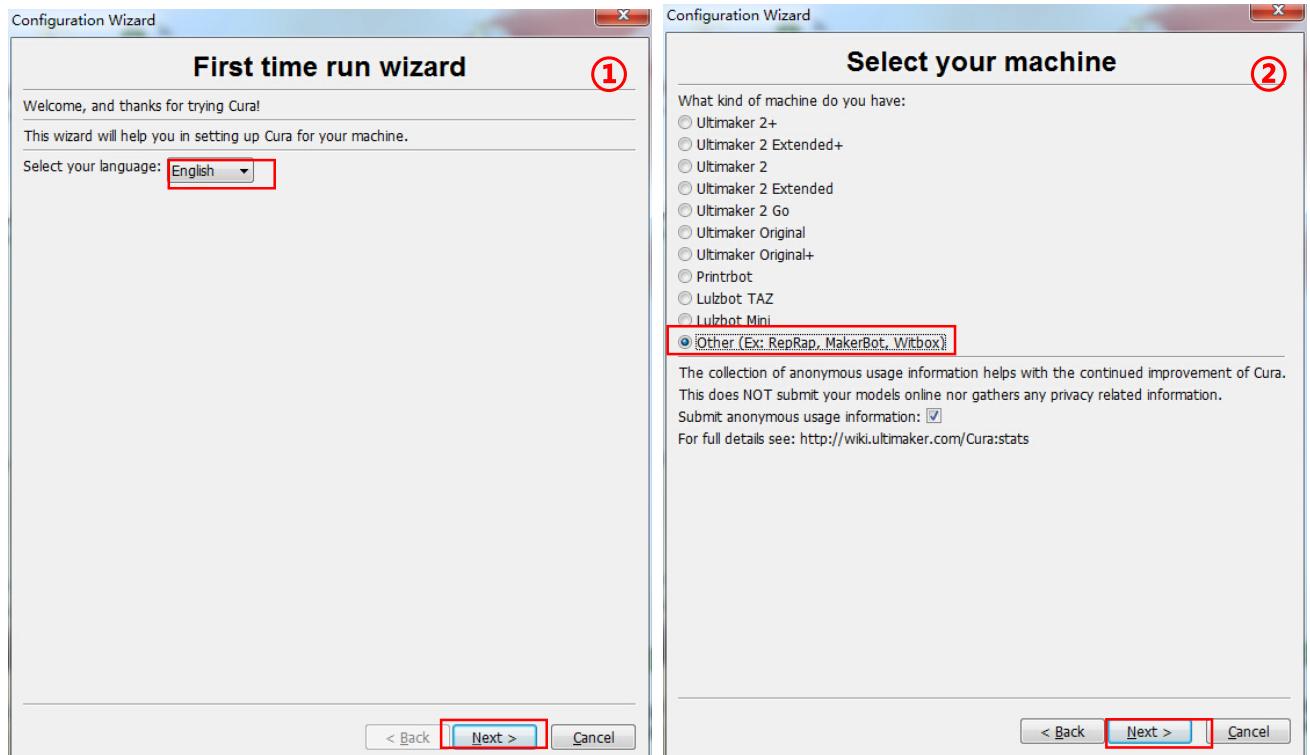
* 文件路径：存储卡 → “资料_中文_MF-1” → “Cura 切片软件” → “Windows” 或者 “Mac”。



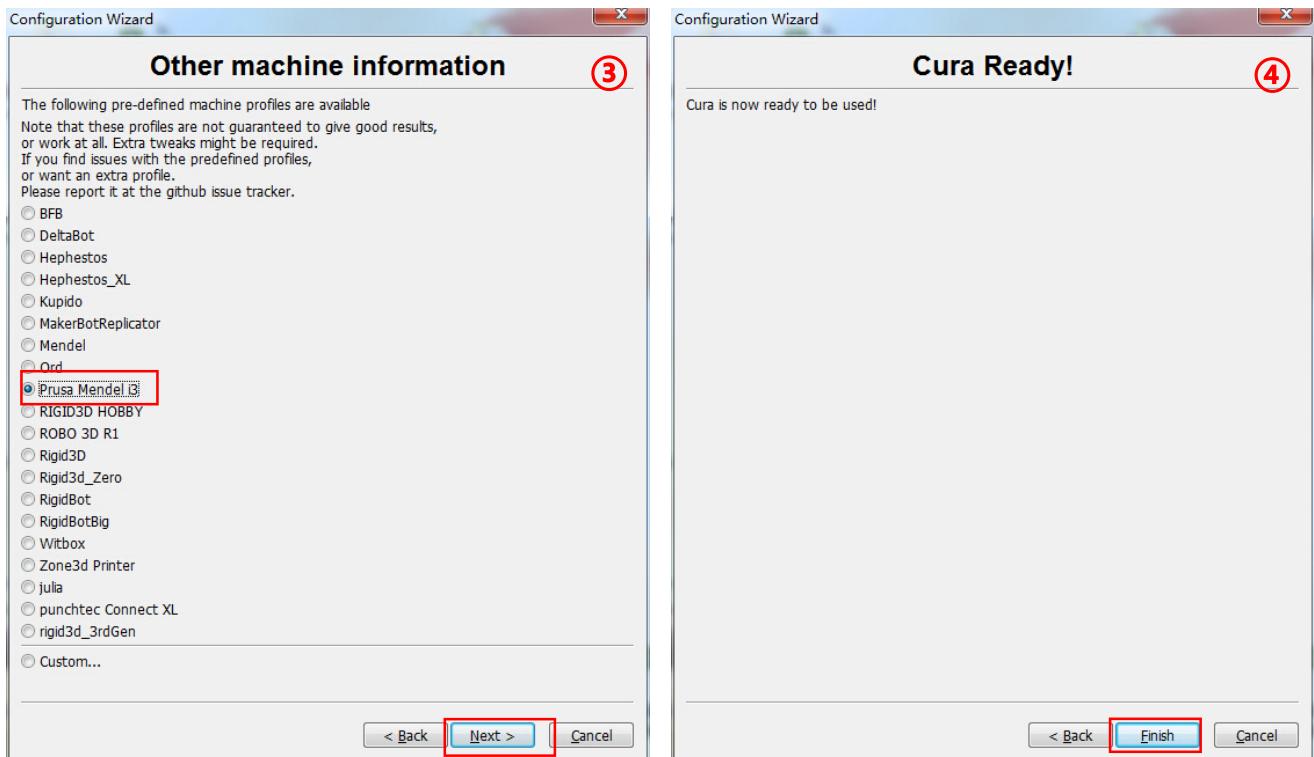
切片软件操作介绍



安装完成后，首次启动软件，请按下图所示进行设置操作。



切片软件操作介绍



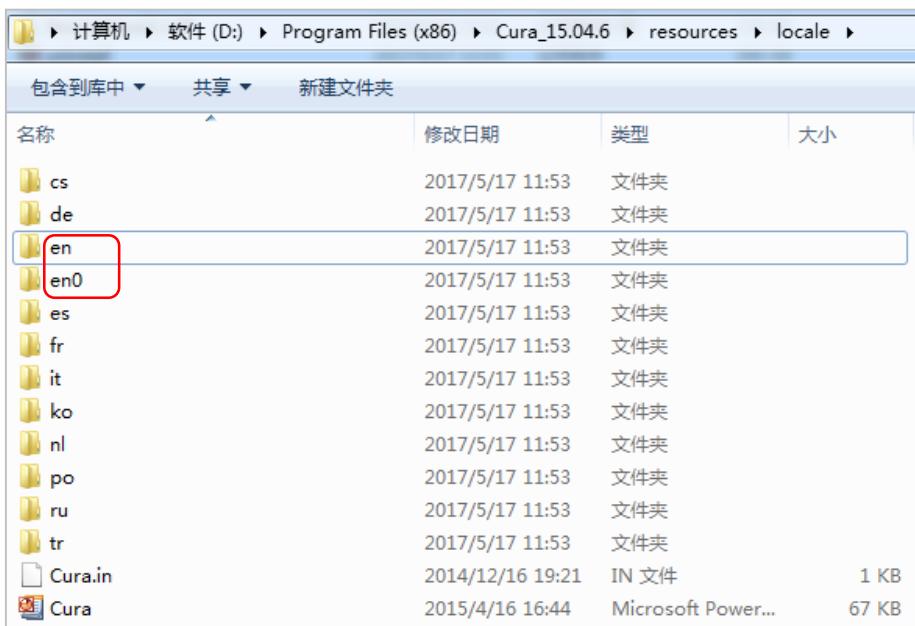
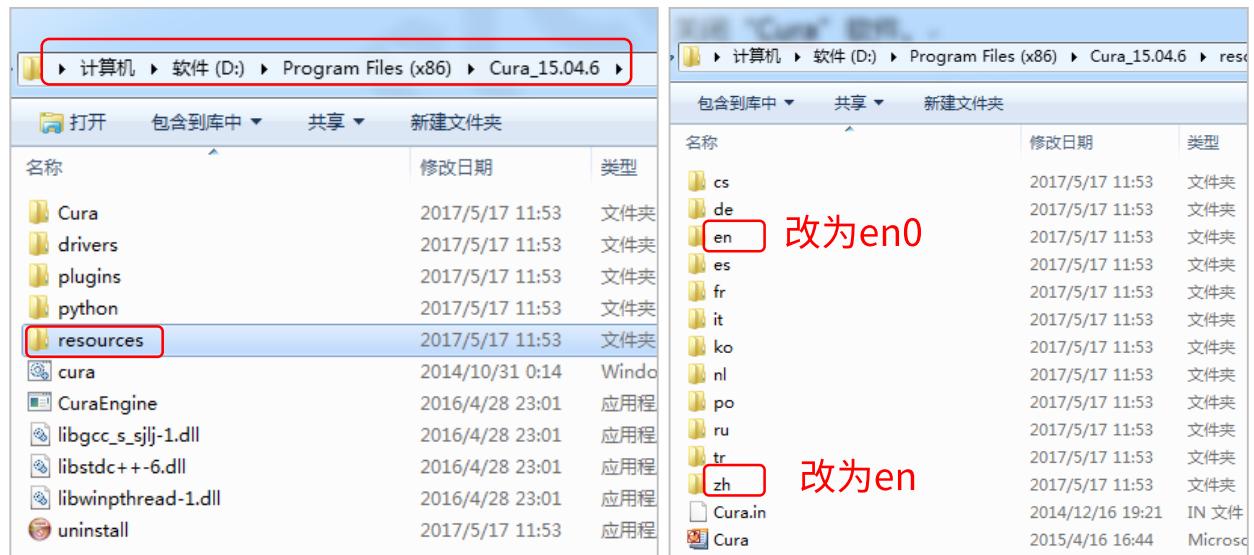
安装完成后，首次运行Cura软件，主界面会出现默认机器人模型，用户可点击左上角“File”→“Clear platform”，删除此模型。

2. Cura 的汉化

Cura默认语言为英文，客户可选择对Cura进行汉化处理。

- ① 关闭 Cura 软件。
- ② 打开Cura 安装文件夹。
- ③ 点击 “resources” 文件夹，并打开 “locale” 文件夹。
- ④ 将 “locale” 内的文件夹名 “en” 改为 “en0” ，将 “zh” 改为 “en” 。
- ⑤ 关闭文件夹，重新打开 “Cura” 软件，则此时界面语言变成中文。
- ⑥ 如需改回英文界面，则可将刚才的文件名重新修改回去即可。

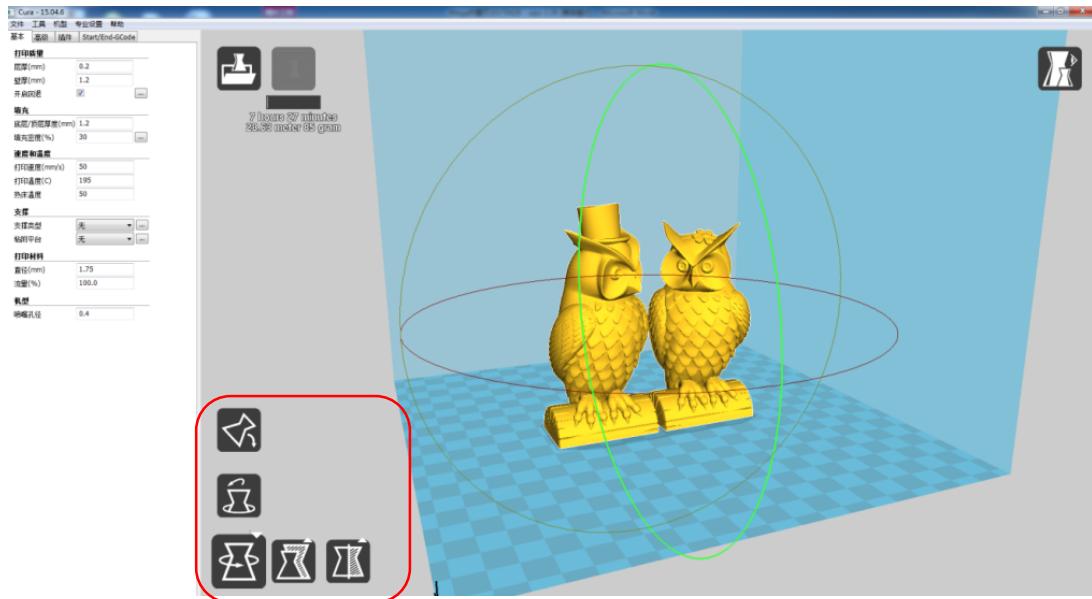
切片软件操作介绍



3. Cura的使用

* 模型可在 www.thingiverse.com 下载。

单击软件界面左上角“文件”→“读取模型文件”导入自己的三维格式模型。左键点击模型后，左下角出现操作图标，用户可对模型进行“旋转-Rotate”“缩放-Scale”“镜像-Mirror”等操作（下图红框内）。



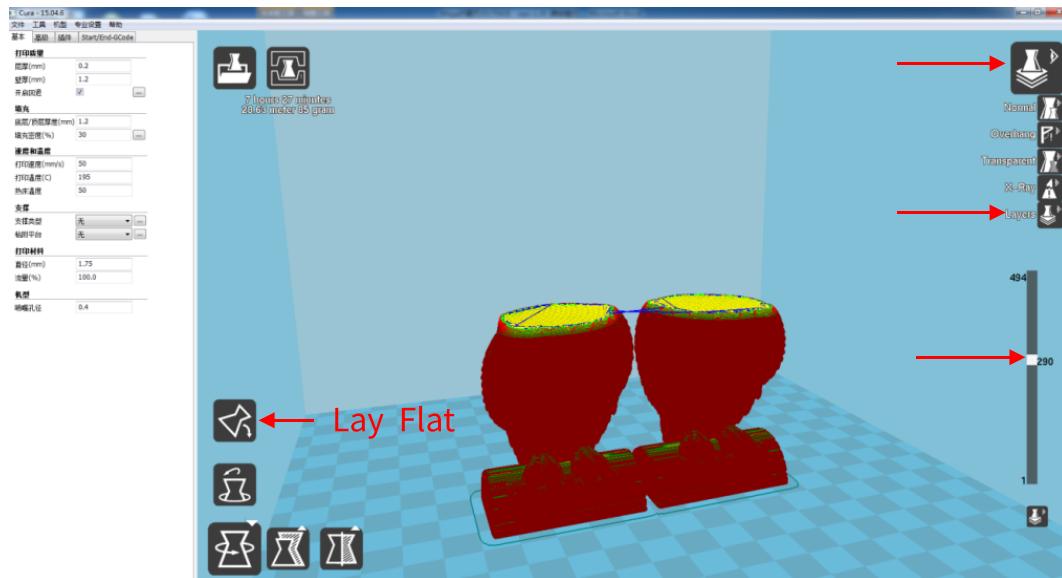
上图模型名称：owl_pair

上图模型作者：etothelipi

其他操作说明：

- ① 鼠标左键点击模型不放，拖拽鼠标可以移动模型在平台上的摆放位置。
- ② 滚动鼠标中间滚轮可以缩放视角。
- ③ “View mode” → “Layers” → 鼠标左键点击滑块滑动，可以观察模型打印路径。
- ④ 用户旋转模型后，强烈建议点击“Lay Flat”图标确保模型底面贴合平台。

切片软件操作介绍



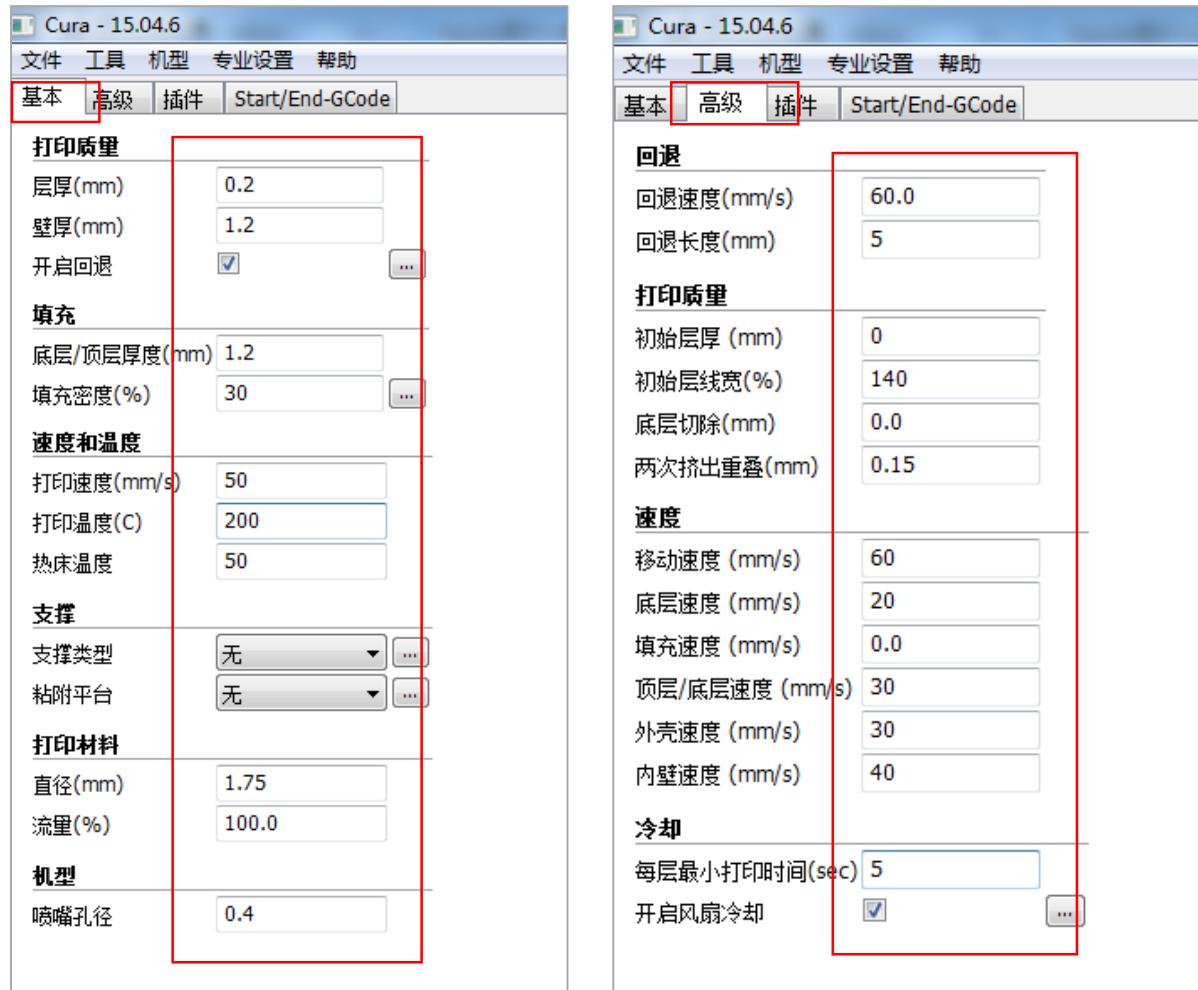
4. Cura 的参数设置

在Cura菜单栏点击“机型”→“机型设置”进行参数设置。右下角端口下拉选项请选择电脑“设备管理器”端口Prolific USB-to-Serial Comm Port 中的COM口，否则机器不能连接电脑。波特率设置为250000。点击确认，回到主界面。



切片软件操作介绍

接下来，“基本”和“高级”参数设置请参考下图。鼠标移至于各选框上会有相应解释说明。



* MF-1 3D打印机可打印柔性耗材。打印柔性耗材时，请参考耗材提供方的参数进行设置。

在Cura菜单栏中，点击“专业设置”→“额外设置”，进行如下参数的设置。

切片软件操作介绍

专业设置

回退	
最小移动距离(mm)	1.5
启用梳理	全部
回退前最小挤出量(mm)	0.0
回退时Z轴抬起(mm)	0.075
锯边	
线数	1
开始距离(mm)	3.0
最小长度(mm)	150.0
冷却	
风扇全速开启高度(mm)	1.0
风扇最小速度(%)	100
风扇最大速度(%)	100
最小速度(mm/s)	10
喷头移开冷却	<input type="checkbox"/>
填充	
填充顶层	<input checked="" type="checkbox"/>
填充底层	<input checked="" type="checkbox"/>
填充重合(%)	15
Infill prints after perimeters	<input checked="" type="checkbox"/>
支撑	
支撑类型	Lines
支撑临界角(deg)	60
支撑数量	15
X/Y轴距离	0.7
Z轴距离	0.15
黑魔法	
外部轮廓启用Spiralize	<input type="checkbox"/>
只打印模型表面	<input type="checkbox"/>
沿边	
边沿走线圈数	20
底座	
额外边缘(mm)	5.0
走线间隔(mm)	3.0
基底层厚度(mm)	0.3
基底层走线宽度(mm)	1.0
接触层厚度(mm)	0.27
接触层走线宽度 (mm)	0.4
悬空间隙	0.0
第一层悬空间隙	0.22
表层	2
初始层厚 (mm)	0.27
接触层走线宽度 (mm)	0.4
缺陷修复	
闭合面片(Type-A)	<input checked="" type="checkbox"/>
闭合面片(Type-B)	<input type="checkbox"/>
保持开放面	<input type="checkbox"/>
拼接	<input type="checkbox"/>

Ok

5. 联机打印

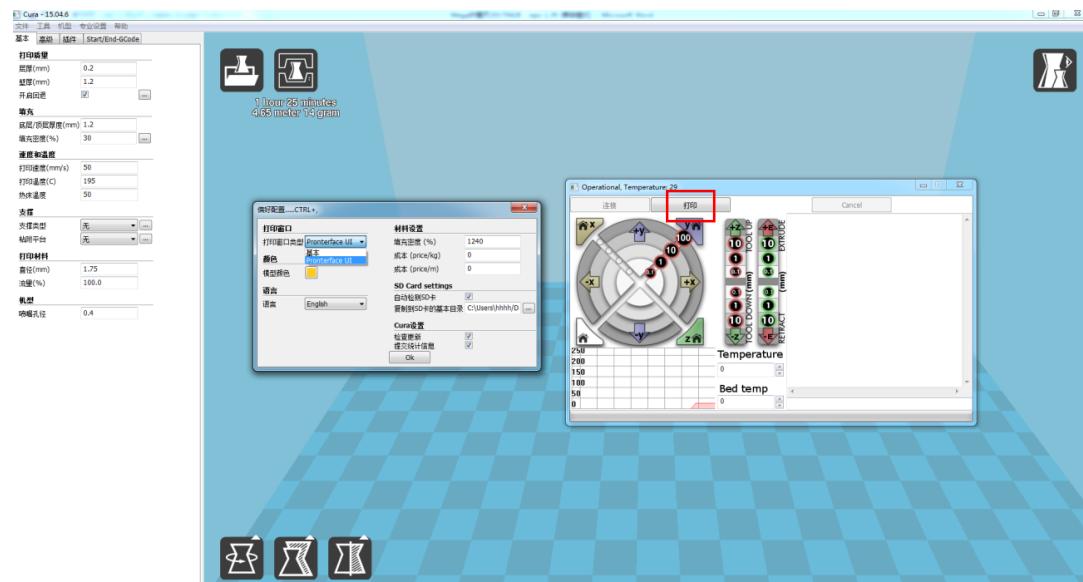
参数设置完毕后，可通过Cura进行联机打印。点击Cura左上角“文件”→“打印”，将弹出打印对话框，Cura将自动连接打印机，待弹窗中“打印”图标可选后，点击打印即开始联机打印，机器将自动升至目标温度开始工作。高温下，耗材丝经由喷嘴流出属于正常现象，可用镊子处理掉喷嘴处多余的残料。

* 打印过程如遇异常情况（异响），可直接关闭机器电源，查阅“故障排除指南”，或联系客服。



用户亦可点击Cura左上角“文件”→“偏好设置”，在弹窗中的“打印窗口”下拉菜单中选择“Pronterface UI”，如下图。用户可通过此界面进行更多操作，如归零，观测温度波动，调整Z轴高度等等。

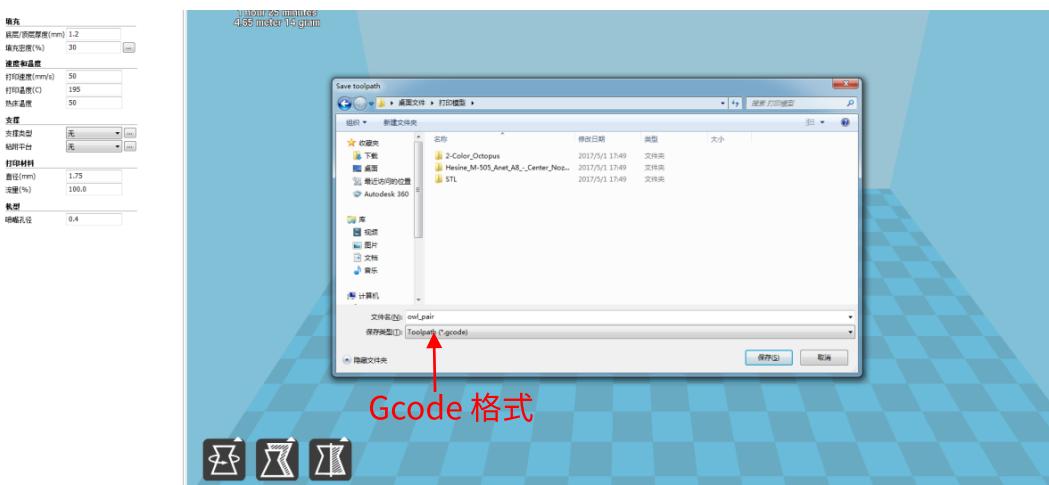
切片软件操作介绍



6. 脱机打印

在完成所有Cura的参数设置之后，从Cura软件主界面点击：“文件”→“Save Gcode”，将模型Gcode文件保存拷贝至SD卡中，然后可利用SD卡进行脱机打印。

注意：Gcode文件名需为英文字母、空格、下划线，及其组合。为了让机器更好地识别SD卡中的Gcode文件，请用户将SD卡中的所有文件备份到电脑上，并保持存储卡只存放Gcode文件，且存放深度只支持到一个文件夹。



首次打印说明

以下将讲解首次脱机打印流程。

1. 连接电源线，开启机器。在触屏主页选择“工具”→“预热”→“预热PLA”（以打印PLA为例）。
2. 预热完成后，在触屏主页依次点击“工具”→“换丝”→“进丝”进行自动进料，挤出电机正转进丝，反转退丝。（用户可选择手动进/退丝，请参考下文的“进/退耗材”）。（高温下，耗材丝经由喷嘴流出属正常，用镊子小心处理掉喷嘴处多余的残料。）
3. 将SD卡背面（金属触角）朝上，插入机器底座右侧SD卡槽内。

4. 在触屏主界面点击“打印”后即进入SD卡文件列表，选择一个模型（如猫头鹰模型，或者用户自行拷贝至SD卡的Gcode模型文件），然后点击“开始打印”。

*注意：打印文件后缀必须为“.gcode”文件，方能被机器识别。（该文件可由切片软件Cura生成）。Gcode文件名需为英文字母、空格、下划线，及其组合，存放深度只支持到一个文件夹。

5. 当喷嘴和热床达到预设温度后，机器会先自动归零，然后开始打印。（打印之前喷嘴溢出料可用镊子处理，谨防烫伤）。

6. 打印完成后，打印头和热床会自动降温。当喷嘴和热床温度达到室温后，方可取下模型。

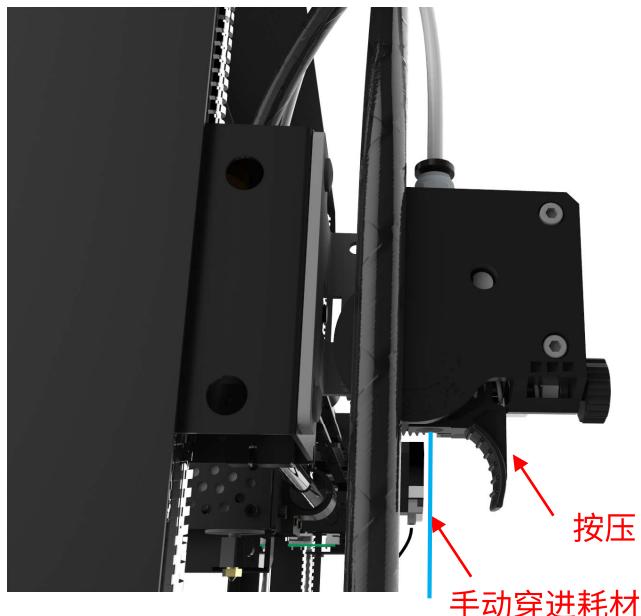
- 请将打印平台移至机器前方以便于取下模型。
- 用铲刀在模型底部翘起一个小口，然后慢慢全部翘起。
- 取模型时注意不要让工具伤到手部。
- 打印刚完成后不要立即取模型，小心烫伤。
- 打印完成后，请等待喷嘴冷却到室温后再关闭电源，以防堵头，因打印完成后，挤出头仍处于高温状态，喉管仍需风扇散热。

进/退耗材：

1. 进耗材：点击触控屏中“工具”→“预热”→“预热PLA”（或“预热ABS”），当温度达到200°时（ABS为240°），按住挤出机手柄，将耗材往里推送，直到打印头有耗材挤出为止。

- 确保耗材首先通过耗材检测开关。
- 为方便进丝，可将耗材端部用斜口钳剪去弯曲部分，弄成尖头往里送料。

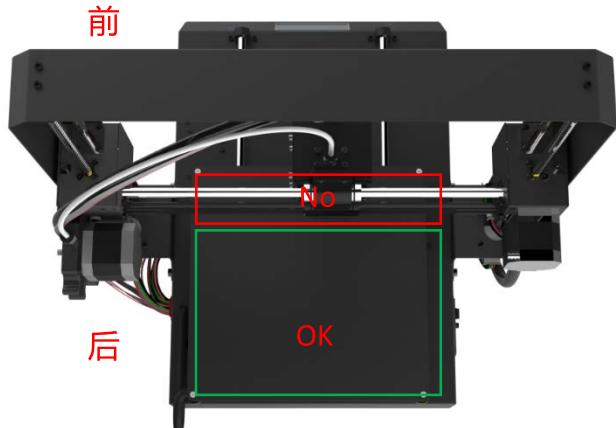
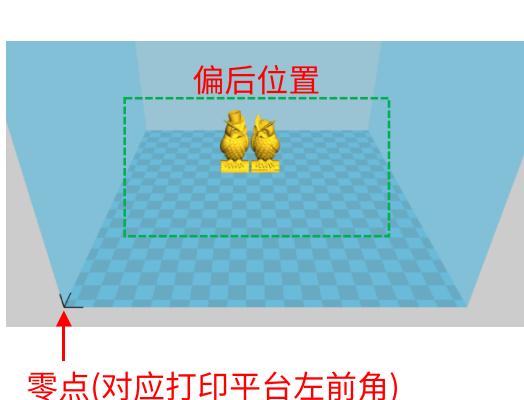
2. 退耗材：点击触控屏中“工具”→“预热”→“预热PLA”（或“预热ABS”），当温度达到200°时（ABS为240°），按住挤出机手柄，先将耗材往里推一点，让其从喷嘴处流出一点，以保证喷头没有堵塞。当耗材从喷嘴处流出时，快速将耗材往后抽出，即可实现快速手动退丝。



注意：只有在预热情况下才手动进/退丝。请小心操作，谨防烫伤。

断电续打说明

1. 在切片软件Cura中放置模型时，尽量将模型放置在偏后位置（绿色虚线框），因断电续打前，机器归零所有的轴时可能刮碰到模型。



2. 在Cura里保存GCode文件前（Save GCode），需手动在开始代码的末尾处加入一行G5。最后正常保存GCode至储存卡，利用储存卡进行脱机打印。

- 断电续打仅针对脱机打印有效；
- 只需首次使用时添加G5代码，后期任何模型都会自动添加G5，无需再次手动输入添加。

The screenshot shows the Cura software interface with the 'GCode' tab selected. A red box highlights the '起始/停止GCode' (Start/Stop GCode) button. A red arrow points to the 'start.gcode' line with the text '点击选中' (Click to select). The GCode text area contains the following code:

```
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m ({filament_color})
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to :
G21          ;metric values
G90          ;absolute positioning
M82          ;set extruder to absolute mode
M107         ;start with the fan off
G28 X0 Y0    ;move X/Y to min endstops
G28 Z0      ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform
G92 E0        ;zero the extruder
G1 F200 E3    ;extrude 3mm of filament
G92 E0        ;zero the extruder
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G5          键入 G5
```

A red arrow points to the 'G5' command with the text '键入 G5' (Enter G5).

断电续打说明

3. 将上述GCode保存至储存卡后，进行脱机打印。如遇意外断电，则可在电源恢复后，点击主界面中的“打印”，然后选中未打印完的模型文件，点击“断电续打”，温度到达目标温度后，机器自动归零（此时耗材会预挤出，用镊子及时处理喷嘴余料），即可从断电处重新开始打印。



注意：

- ① 为使断电续打后模型表面更好，可在喷嘴将要接近模型时，立即用镊子处理掉喷嘴处溢出的余料。
- ② 断电后可以将喷嘴从模型上挪开，但请不要改变模型的位置及平台平衡。
- ③ 本功能在Cura切片软件上拓展开发，其他切片软件不能确保正常使用。
- ④ 因打印材料、温度、挤出结构等因素影响，该功能暂不能做到模型完全无缝对接（特别当模型较小时）。

1. X/Y/Z轴的某电机异响、抖动

- ① 对应轴限位开关不能被正常触发，请检查对应轴的运动是否有干涉，特别是归零时。
- ② 电机接线松动，请重新检查接线。
- ③ 驱动电流过大 / 小，需拆开底座调整驱动电流。
- ④ 电机损坏。

2. 不识别存储卡

- ① 存储卡损坏，请将存储卡插入其他设备以确保存储卡能被正常读取，否则请更换存储卡。
- ② 文件异常，参考第 38 页“脱机打印”的保存 GCode 文件。
- ③ 屏幕故障，请重启机器。

3. 喷头挤出异常，送料电机打滑发出异响

- ① 耗材打结，铁氟龙送料管挤压变形。
- ② 打印温度过低，请适当升高打印温度（但PLA最高不超过230 °C）。
- ③ 喷嘴处堵料，尝试更换喷嘴，或使用备用打印头。
- ④ 打印头散热不够，请确保打印头散热风扇是否工作正常。
- ⑤ 长时间高于机器最大速度打印，请降低速度。

4. 打印头漏料

- ① 喷嘴/加热块/喉管没有拧紧，请检查并拧紧/更换备用打印头/联系客服。

5. 模型错位

- ① 移动速度或打印速度过快，尝试降低速度。
- ② X / Y 轴皮带过松、同步轮没有固定紧，请调节皮带的松紧度，锁紧同步轮。
- ③ 驱动电流过小。

6. 模型首层不粘平台

- ① 喷嘴离平台距离太远，请尝试重新调平；同时在 Cura 中设置“初始层厚”为 0.2，并配合设置“初始层线宽”（例如设置为 150）来提高首层附着力。
- ② 打印速度过快，尝试降低“底层速度”为 20。
- ③ 保持平台干净无杂物。
- ④ 在切片软件上添加“Brim”或者“Raft”以增加模型与平台的附着力。

7. 触屏无响应

- ① 请检查屏幕上面的软排线是否松动（需拆开底座）。
- ② 屏幕边缘有异物按压，导致点击屏幕其他位置无反应（需拆开底壳，重新安装彩屏上的铁边框）。
- ③ 屏幕因运输造成破裂（请联系客服）。

8. T0 传感器异常报警

- ① 请参考第15页接线，是否端子接反，或有连接线在插入时被顶出了端子。
- ② 请检查打印头处的接线是否松动。

9. 打印头工作时移动路径异常

- ① Cura 中机型选择错误请参考 34 页的打印机设置。

10. 打印过程异常终止

- ① 联机打印有信号干扰的可能性，建议通过存储卡来打印。
- ② 存储卡中 GCode 文件异常。
- ③ Cura 切片时开启了插件，应该关闭 Cura 中打开的所有插件。
- ④ 存储卡质量不稳定，可尝试更换另一品牌储存卡。
- ⑤ 供电电压不稳定，请电压稳定时再打印。

再次感谢您选用谊和产品！如遇任何问题，请登录谊和信官方网站
(www.yihixin.com.cn) 联系客服人员，我们将全力解决您的问题。